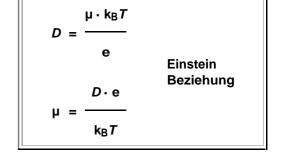
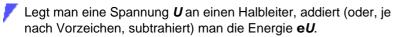
## 9.2.3 Merkpunkte zu Kapitel 9.2: Leitungseigenschaften dotierter Halbleiter

- Die Leitfähigkeit  $\sigma = \Sigma_i \ q_i \cdot n_i \cdot \mu_i$  umfaßt die jetzt bekannten Ladungsträgerkonzentrationen n und deren Beweglichkeit  $\mu$ 
  - Die in ihren Bändern beweglichen Elektronen und Löcher diffundieren, d. h. führen einen "ramdom walk" aus, mit einer Diffusionskonstante D
  - Diffusionskonstante und Beweglichkeit beschreiben beide "random walk", müssen also korreliert sein. Die Beziehung zwischen beiden heißt "Einstein (-Smoluchowski) Beziehung".



- Beweglichkeiten sind an Stöße gekoppelt. Wichtige Stoßpartner waren "Phononen" (=thermische Gitterschwingungen) und Kristalldefekte.
  - Dotieratome sind Defekte. Sie verringern damit die Beweglichkeit (und damit die Leitfähigkeit ein bißchen) aber erhöhen die Ladungsträgerdichte (und damit die Leitfähigkeit enorm)
  - Der Gesamteffekt der Dotierung von Si bei RT ist in der Masterkuve gezeigt: ⇒
  - Die "Beulen" im ansonsten ziemlich linearen Verlauf kommen von der Änderung der Beweglichkeit mit N<sub>Dot</sub>; die Unterschiede zwischen n- und p-Dotierung stammen von verschiedenen Beweglichkeiten der Löcher und Elektronen.



- Die Bandkanten rutschen entsprechend rauf oder runter.
- Fällt die Spannung gleichmäßig über den Halbeiter ab, erhält man eine Bandverbiegung wie gezeigt. ⇒
- Entscheidende Punkte sind:
  - Leitungs- und Valenzband sind "verbogen".
  - · Grund: Zusätzliches elektrisches Potential.
  - Verkippung = elektrisches Feld *E*.
  - · Elektronen laufen abwärts, Löcher aufwärts.
  - Falls Nettostrom, kein Gleichgewicht mehr.
  - Gründe für Bandverbiegungen sind: Nettoladungen irgendwo im System.

